证券代码: 603228 证券简称: 景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

(记录表编号: 2025-1101)

投资者关系	√ 业绩说明会	□ 特定对象调研	□ 媒体采访
	□ 路演活动	□ 分析师会议	□ 新闻发布会
活动类别	□ 现场参观	□ 一对一沟通	□ 其他
时间	2025年11月28日		
地点/方式	上证路演中心网络互动		
参与单位	线上参与公司 2025 年第三季度业绩说明会的投资者		
(或人员)			
	董事长: 刘绍柏先生		
上市公司	董事兼总裁: 刘羽先生		
	独立董事: 周国云先生		
接待人员	财务总监: 孙君磊先生		
	董事会秘书: 黄恬先生		
	一、开场致辞		
	尊敬的各位投资者	,大家好!欢迎大家参加	口深圳市景旺电子股份有限公
活动	司 2025 年第三季度业绩	责说明会。在此,我谨代和	表景旺电子对各位投资者长期
主要内容	以来的关心和支持表示衷心的感谢!		
	出席本次业绩说明	会的还有公司董事兼总裁	战刘羽先生、财务总监孙君磊
	先生、董事会秘书黄恬	先生、独立董事周国云东	上生。在接下来的问答环节,
	我们将本着真诚、专业	的态度,就大家关心的问	可题进行回答与交流,谢谢!

二、问答环节

问:刘总裁,作为核心管理层,您认为公司未来几年盈利能力提升的主要驱动有哪些?

答: 尊敬的投资者,您好!全球电子信息产业飞速发展,以AI 算力和高速网络通信、汽车智驾、智能终端等为代表的应用场景深度革新,成为PCB 行业向上发展的重要驱动力量。面对加速迭代升级的下游需求,公司将持续深耕印制电路板主航道,稳扎稳打,保持汽车电子领域的既有优势,深度拓展AI 服务器、高速交换、光模块、卫星通信等新兴市场的能力边界,推动新工厂产能爬坡及全球化布局日臻完善,对未来盈利增长产生正向驱动。感谢您的关注!

问:在响应国家绿色转型战略方面,公司目前已经开展并正在持续推进哪些重点举措?

答: 尊敬的投资者,您好!公司自 2022 年度起每年披露 ESG 报告,详情请参阅公司 ESG 报告。感谢您的关注!

问:请问公司,明年是否有股权激励计划措施

答: 尊敬的投资者,您好!公司高度重视建立健全长效激励与约束机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队、骨干员工的个人利益相结合,充分调动员工积极性。公司建立了长期的激励文化,后续的股权激励计划将充分结合行业发展、公司中长期发展战略等多方面因素考量。后续若有新的股权激励计划推出,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

问:公司未来是否有向其他行业拓展的规划?

答: 尊敬的投资者,您好!公司自成立以来持续深耕印制电路板主航道,保持核心业务稳定增长的同时不断拓展产品边界,与产业链上中下游厂商进行深度、纵向链接。公司对外投资围绕主业展开,积极关注优质的投资标的,选择投资标的重点考虑其是否符合公司发展战略,能与公司主业产生协同效应,为公司的发展提供新动能。未来如有相关投资事项,公司将严格按照规定履行信息披露义务。感谢您的关注!

问:公司大手笔加码珠海金湾基地投资,发展重点是到 AI 上了吗?

答: 尊敬的投资者,您好!公司始终坚持"以客户为中心"的核心价值观,持续深耕印制电路板主航道,紧抓 AI 算力带来的科技硬件创新迭代机遇,聚焦 AI 算力相关的高阶 HDI、HLC 等高性能 PCB,突破电子硬件前沿技术,保持核心业务稳定增长的同时不断拓展产品边界,持续提升产品质量和运营能力,与产业链上中下游深度链接,围绕"以人为本,制造精品,拓展企业,回报社会"的经营理念,打造绿色低碳的现代化企业,实现公司高质量发展。感谢您的关注!

问:公司与国际头部 AI 服务器客户有没有稳定供应关系?

答: 尊敬的投资者,您好!公司持续拓展 AI 服务器、高速交换、光模块、卫星通信等新兴市场的能力边界,推动价值大客户的订单导入,相关方案/产品性能均满足客户的高标准要求。感谢您的关注!

问: 黄总, 公司港股 IPO 的进展如何了?

答: 尊敬的投资者,您好!目前,公司正计划与相关中介机构就本次赴港上市的具体推进工作进行商讨,将根据相关事项的进展及时履行信息披露义务,敬请关注公司后续公告。感谢您的关注!

问: 刘总裁, 您好! 泰国生产基地的建设进展如何了?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司正在按计划加紧推进建设工作, 目前正在进行厂房内部装修及设备采买。感谢您的关注!

问:刘总裁,您好!本次追加在珠海金湾基地的投资是只扩大 HDI 的产能还是 HLC 和 HDI 都有?

答: 尊敬的投资者,您好!本次追加投资将扩充公司高阶 HDI、HLC产品产能,完善专业化生产线。感谢您的关注!

问: M8、M9 级材料的加工制造技术有没有储备?

答: 尊敬的投资者,您好! M8、M9 级材料的相关加工制造技术公司已有储备。公司持续深入洞察行业发展趋势,并根据行业趋势和客户需求提前布局提前储备相关的技术,以强大的技术储备和研发能力紧跟产品应用的迭代更新,为客户提供多元化的产品解决方案。感谢您的关注!

问:请问周国云独立董事,想请教如何看待 PCB 行业未来的发展?

答: 尊敬的投资者,您好! PCB 在电子信息硬件中发挥着重要且不可替代的支撑作用,AI 算力、高速通信、汽车 ADAS、智能终端等下游市场的快速发展、迭代升级推动 PCB 产业进入了结构性高增长趋势。长期来看,产品结构升级、柔性生产、差异化创新将成为 PCB 企业的长期发展方向,技术储备、客户绑定、规模化生产、高端产能储备等要素成为竞争关键。感谢您的关注!

三、结束致辞

尊敬的各位投资者,景旺电子 2025 年第三季度业绩说明会即将结束,衷心感谢大家积极参与并提出宝贵意见!会后也欢迎广大投资者通过上证 e 互动、电话、邮箱等多种形式与我们继续保持沟通和交流。感谢各位投资者朋友对景旺电子的关注与支持,衷心祝愿大家投资顺利、生活愉快!谢谢!

注:调研过程中,公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定,未出现未 公开重大信息泄露等情况。

附件	无
记录时间	2025 年 11 月 28 日整理